

P5-044 熱設計フリーに向けた研究



河合宏紀(福井工大),岩田直子,小川博之,福田盛介(JAXA/ISAS)

FUT福井工業大学

自励振動ヒートパイプによる熱設計フリー構体

次世代小型衛星標準バス → 熱設計フリー構体

即戦力的に入れ替え可能な柔軟な標準パス

- → 熱設計を考慮する必要が無い「熱設計フリー構体」
- ・どのような外部熱入力条件でも対応可能
- •機器配置自由

どのような衛星の姿勢(=外部熱環境条件)にも対応可能で自由な 機器配置が可能(熱設計の制限が無い)な「熱設計フリー 横体」を構 体パネル全面Oscillating Heat Pipe (OHP)搭載により実現

リザーバ付き OHP(可変コンダク タンスOHP)を使用 することで、機器の 発熱量が変化して も搭載面の温度を -定に保つことが できる



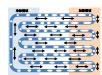
予め放熱面と機器 搭載面を決めておく。 機器搭載面内であ れば機器はどこに配 置してもよい (放熱面積から決め られる最大発熱量の 節囲で)

ム) 板等にOHP の配管を埋め 込む等して取り 付ける OHP配管は全 ての面に施工

自励振動ヒートパイプ(OHP)

加熱部と冷却部とを十数回往復する細管で結んだ ヒートパイプ

OHPによる熱輸送



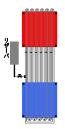
細管の中に、全内容積の半分 程度の容量で封じ込められてい る冷媒が、加熱部での蒸発・冷 却部での凝縮を繰り返し, 的な圧力振動により駆動される

このように、冷媒が自励振動に よって伝熱面間を往復すること により、潜熱と顕熱によって熱 輸送を行う

可変コンダクタンスOHP (VC-OHP)

- OHPにリザーバ(液溜め)を取り付け、リ ザーバをヒータなどで一定温度に制御する と、OHP自体の動作温度(加熱部温度)をリ ザーバとほぼ同!、温度に一中になってしょが。 バとほぼ同じ温度に 出来る。
- 冷却部の温度がリザーバ温度を超えない限りは、加熱部への熱負荷が増大してもOHPの動作温度は一定(リザーバと同等温度)
- つまり、リザーバ付きOHPは可変コンダクタ ンスOHP(VC-OHP)であると言える。

VC-OHPを施工することで、搭載機器 発熱量(=加熱部への熱負荷)が変 化しても加熱部温度が一定に保たれ る衛星構体をつくる



衛星構体モデルの試作

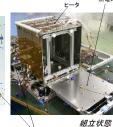
3体のOHPが2箇所でクロスする構成

VC-OHPによる熱設計フリー衛星の実証 3体のVC-OHPから構成される 30cm立方の6面体を試作し、大気中 C.D.E.F面は放熱面。 各面には外部熱入 D 力模擬のための 及び熱真空中にて下記を確認する ヒータがついている 性能試験を行う B 各流路には一本毎に流れの A面とB面にはそれぞ 方向が逆の逆止弁が設けら れていて循環流が発生する れ9枚のヒータが取り 付けられている(発熱 機器の模擬)。 3体のOHPにはそれぞれ 50ccのリザーバ(ヒータ付 OHP配管はアルミ板(溝あり)にサ き)がとりつけられている。 ンドイッチされている









展開・組立が何度も容易に行

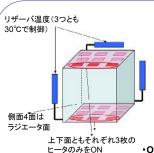
展開状態

えるように、折り曲げる部分は SUS管をコイリングしている

熱真空試験



- 組み立て状態で実施
- 放熱面をチャンバシュラウド (液体窒素温度)に向けること で放射により冷却
- ・加熱部表面はMLIで断熱
- 加熱部への熱負荷を変えた場合でも動作温度が一定に 保たれること (test1)
- 加熱部へかける熱負荷の分布が変化した場合でも動作 温度が一定に保たれること (test2)
- 冷却部に熱入力があった場合でも動作温度が一定に保 たれること (test3)



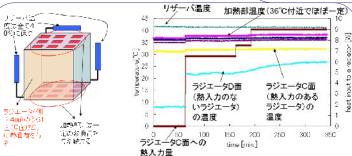
Heat load (ヒータ1枚あたり20W)

<test1>

加勢而温度:全て30℃付折 リザーバ温度(3つとも30℃で割御) (発熱していない部分も30℃) ヒータ付近以外もリ - パとほぼ同じ温度 に保たれる 放熱面温度:-10~30℃ 面によりばらつきがある

・OHPとして動作し、熱輸送及びリザーバによる温度制御が行われていることを確認した 一様でなく局所的な熱負荷がある場合でも温度制御性が維持されることを確認した

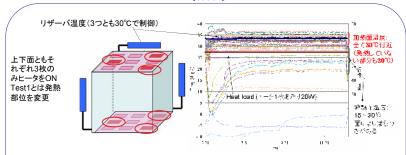
<test3>



ラジエータ1面に熱入力があるときでも、熱入力のない別のラジエータ面から 排熱が行われ、加熱部の温度は一定に保たれる.

タ面への熱入力があったとしても、リザーバに 太陽光入射などによりラジエ よる温度制御が行われている限り発熱機器搭載面の温度は一定に保たれる

<test2>



Test2でもtest1同様にヒータ付近以外の部分もリザーパ温度付近に保たれることがわかった Test1,2より, 発熱分布が変わっても発熱機器搭載面はリザーバ温度付近で一様に維持される

今年度の試験計画

衛星搭載性の最終評価として、①微小重力環境下でのOHPの性能確認、②電子線照射による作動流体劣化の評価 を行う

<微小重力環境下でのVC-OHPの性能確認>

- 微小重力環境下でVC-OHPの性能確認を行った例はこれまでに無い. 重力によ り気液分離が行われのHPに必ず液が供給される向き(鉛直下向き)にリザーバを取り付けなくてもVC-OHPとして機能することはこれまでの研究でわかっているが、 実際の微小重力環境でVC-OHPとして機能が失われないことを確認する
- ガラス製のOHPを製作し、液の動きを可視化することにより、重力環境下と微小 重力環境下での現象の比較を行う(これまで金属製のOHPで試験を行っていた)
- OHP内の圧力を測定することにより、リザーバ付OHPがVC-OHPとして機能する ことの物理現象の解明を行う.



ガラス製OHP

- <電子線照射による作動流体劣化の評価> 軌道上にてOHPが電子線に照射されることにより、作 動流体である代替フロンHFC-134a (CH2FCF3)が分 解され,非凝縮性ガスが生じる可能性がある.
- OHPはヒートパイプやループヒートパイプと比べて非凝 縮性ガスが性能に及ぼす影響が小さいとされているが 数%~10%の非凝縮性ガスが存在すると最大熱輸送 量などの熱輸送性能に影響が出るとの報告がある。
 - 電子線(γ線)照射による作動流体への影響及びOHP の熱的性能への影響の評価を行う.



原研• γ線照射設備